

南通海星电子股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1321号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票52,000,000股，发行价为每股人民币10.18元，共计募集资金529,360,000.00元，坐扣承销和保荐费用45,918,140.00元后的募集资金为483,441,860.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,921,860.00元后，公司本次募集资金净额为469,520,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2019）255号）。

（二）募集资金的使用和结余情况

2019年度实际使用募集资金198,199,113.48元，2020年度实际使用募集资金188,547,833.81元，2021上半年度实际使用募集资金59,609,846.59元，2021上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为199,791.81元；2021上半年度公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品25,000,000.00元，已到期赎回25,000,000.00元，收到理

理财产品收益205,287.26元。累计已使用募集资金446,356,793.88元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益为8,351,682.26元，募投项目结项转出26,351,794.55元。

截至2021年6月30日，募集资金专户余额为5,163,093.83元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。

单位：元 币种：人民币

项目	金额
募集资金净额	469,520,000.00
减：截止2021年6月末累计投入募集资金投资项目的金额	279,843,377.41
减：资金置换金额	166,513,416.47
减：现金管理	0.00
减：募投项目结项转出	26,351,794.55
加：募集资金购买理财产品收益	6,908,708.18
加：募集资金存放利息收益净额	1,442,974.08
截至2021年6月30日募集资金实际余额	5,163,093.83

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与募集资金实施主体四川中雅科技有限公司、南通海一电子有限公司及中国工商银行股份有限公司雅安分行、交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司原有8个募集资金专户，因募投项目结项，已注销6个募集资金专户，还有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	326008605018170132641	5,163,093.83	活期存款
中国银行股份有限公司南通港闸支行	543074679911	0.00	
合计		5,163,093.83	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,651.34万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，于2019年8月27日出具的《关于南通海星电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8693号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

2020年9月16日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币1.0亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

2021上半年度，公司及子公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品金额为2,500.00万元，赎回保本型理财产品金额为2,500.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用。

(七) 结余募集资金使用情况。

报告期内，本公司4个募投项目均已结项，结余募集资金26,351,794.55元，已转至公司一般账户，该部分结余募集资金将用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年4月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司变更高性能低压腐蚀箔扩产技改项目，并将高性能低压腐蚀箔扩产技改项目剩余未使用的募集资金余额中的6,000.00万元用于“5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021年8月10日

附件1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：南通海星电子股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				46,952.00		本年度投入募集资金总额				5,960.98		
变更用途的募集资金总额				6,000.00		已累计投入募集资金总额				44,635.68		
变更用途的募集资金总额比例				12.78%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能低压化成箔扩产技改项目	否	10,608.00	10,608.00	10,608.00	1,516.12	10,072.23	-535.77	94.9	2021年2月	1,086.01	是	否
高性能中高压化成箔扩产技改项目	否	15,100.00	15,100.00	15,100.00	215.03	14,512.69	-587.31	96.1	2021年2月	1,223.17	是	否
高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	是	13,220.00	7,220.00	7,220.00	2,045.18	6,323.48	-896.52	87.6	2021年2月	399.62	是	是
高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	否	8,024.00	8,024.00	8,024.00	287.63	7,698.78	-325.22	95.9	2021年2月	803.67	是	否
5G 领域用新一代超高容量长寿命铝电极箔产业化项目	是	不适用	6,000.00	6,000.00	1,897.03	6,028.50	28.50	100.5	2022 年 11 月	不适用	不适用	不适用
合 计		46,952.00	46,952.00	46,952.00	5,960.98	44,635.68	-2,316.32	95.1		3,512.46		

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”的产能原计划主要用于配套提供“高性能低压化成箔扩产技改项目”产能所需的低压腐蚀箔原料。在本次募投项目实施前，公司低压腐蚀箔产能相比低压化成箔产能已有较大富余。2020年，全球及国内经济环境日益复杂、经济增速处于放缓的趋势，故公司拟充分利用原有低压腐蚀箔富余产能用于配套部分低压化成箔募投项目的原材料需求，从而在减少“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”投资规模的情况下总体能够达到低压腐蚀-化成工艺产能的匹配。</p> <p>2020年4月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司将“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”募集资金中的6,000.00万元用于“5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，涉及变更投向的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为12.78%。2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,651.34万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>根据公司2020年9月16日第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内。</p> <p>2021上半年度，公司及子公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品金额为2,500.00万元，赎回保本型理财产品金额为2,500.00万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司4个募投项目已于2021年3月结项，结余募集资金26,351,794.55元。募投项目募集资金结余的主要原因为：1、公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。2、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效

率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的现金管理收益和利息收入。

募集资金其他使用情况

无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目	高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	6,000.00	6,000.00	1,897.03	6,028.50	100.5	2022 年 11 月	不适用	不适用	不适用
合计	—	6,000.00	6,000.00	1,897.03	6,028.50	100.5	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>2020年4月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司将“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”募集资金中的6,000.00万元用于“5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，涉及变更投向的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为12.78%。2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。</p> <p>公司“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”变更募集资金的原因系该项目原计划主要用于配套提供“高性能低压化成箔扩产技改项目”所需的低压腐蚀箔原料，但由于今年以来全球及国内经济环境日益复杂、经济增速处于放缓的趋势，公司拟充分利用原有低压腐蚀箔富余产能用于配套部分低压化成箔募投项目的原材料需求，从而在减少“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”投资规模的情况下总体能够达到低压腐蚀-化成工艺产能的匹配。同时，本次变更有利于更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，优先投资于具有广泛市场前景的5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔项目。</p> <p>2020年4月22日，公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的公告》（公告编号：2020-018）。</p>									

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用